**TIE Award、未來科技獎雙獎項頒獎**

**2023未來科技館圓滿落幕**

日期：112年10月14日

發稿單位：產學及園區業務處

聯絡人：程稚茵科員

電話：02-2737-7232

E-mail：parker@nstc.gov.tw

「2023 台灣創新技術博覽會（TIE）-未來科技館」歷經三天盛大展出，國科會吳政忠主委今（14）日親自授獎予TIE Award 12隊獲獎團隊及未來科技獎80 隊技術團隊，期勉團隊持續研發並與市場接軌，為台灣科研創造最大價值。

吳主委致詞表示，兩個獎項分別挑選我國及全球頂尖技術，並藉由參展強化團隊交流、產業鏈結，在彰顯技術突破性、產業應用性的同時也提升台灣社會福祉，未來國科會將持續和團隊站在一起，提升科研成果產業化價值、讓台灣團隊鏈結國際，並成為全世界科研人才實現夢想之地，引入資金、團隊讓我國科研生態圈蓬勃發展。

值得一提的是，今年TIE Award以色列獲獎團隊來台前夕蒙戰爭爆發，仍堅定支持台灣、出席分享。「這是一個困難的決定，但我們相信台灣值得我們這麼做。」Chain reaction CEO Alon Webman 表示，期望成為台灣堅定的夥伴、攜手定義未來關鍵科技、佈局全球。

**技術創新亦具商業效益 TIE Award、未來科技獎獲產業青睞**

今年度2獎項吸引海內外700件報名，經嚴選92件獲獎，展現台灣科研成果與國際趨勢並進。例如未來科技獎獲選陽明交大團隊研發動作平滑化的深度學習技術，運用於模型賽車駕駛，已發表於國際頂尖會議 ICRA、IJCAI Workshop等，並在 AWS Deep Racer自駕模型賽車競賽中榮獲全球前三名；而TIE團隊也與我國大廠聯發科、群聯、友達、佳世達、日月光、NVIDIA鏈結媒合達60場次，展後更將集體前往廠區洽談，期能達到全球技術、人才落地台灣目標。

**主題專區與趨勢論壇滿滿知識量能 展期吸引近5萬人次參與**

未來科技館整合國科會、中研院、教育部及衛福部在「淨零科技」、「AIoT智慧應用」、「生技新藥與醫材」、「人文科技」四大技術領域研發能量，展出逾200件科研技術和專案成果，並透過「半導體」、「太空科技」及「精準健康」3大主題專區，讓參觀民眾從日常場景中體驗科技創新。

展會期間除邀請產業公協會、業界大廠、創投組織、在臺商會和駐臺辦事處到場，更積極安排大專院校以及女高中生參觀，鼓勵女性充分平等參與科學研究、落實科普教育。3天展期共吸引近5萬人次觀展、60組團體至未來科技館參觀。

**放眼2024、台灣科技續為世界帶來無限可能**

「臺灣創新技術博覽會-未來科技館」作為全球趨勢技術匯集的科技櫥窗，每年觀察全球趨勢匯集代表性國內外技術，讓參觀者一站式了解學研、產業、新創的研發動態，2023年展期已圓滿落幕，未來線上展示將辦理至2024年3月並提供媒合服務，讓科技交流跨越國界與時間的限制、創造更多合作機會，也歡迎全球學研新創及大眾鎖定2024展會資訊及獎項報名資訊，讓每年未來科技館更臻精彩。